# CSI93C46/56/57/66/86 E<sup>2</sup>PROM

## 1. 概述

CSI93C46/56/57/66/86 是一种存储器可以定义为 16 位(ORG 引脚接 Vcc)或者定义为 8 位(ORG 引脚接 GND)的 1K/2K/2K/4K/16K 位的串行  $E^2$ PROM。每一个的存储器都可以通过 DI 引脚(或 DO 引脚)进行写入(或读出)。每一片 CSI93C46/56/57/66/86 都是采用 CSIalyst 公司先进的 CMOS  $E^2$ PROM 浮动门工艺加工。器件可以经受 1,000,000 次的写入/擦除操作,片内数据保存寿命达到 100 年。器件可提供的封装有 DIP-8,SOIC-8,TSSOP-8。

## 2. 器件特性

- 高速度操作:
  - -93C46/56/57/66: 1MHz
  - ─93C86: 3MHz
- 低功耗工艺
- 电源电压宽: 1.8 伏到 6.0 伏
- 存储器可选择 8 位或者 16 位结构
- 写入时自动清除存储器内容
- 硬件和软件写保护
- 慢上电写保护
- 1,000,000 次写入/擦除周期
- 100年数据保存寿命
- 商业级、工业级和汽车级温度范围
- 连续读操作(除93C46外)
- 写入允许引脚 PE(只有 93C86 有)

## 3. 管脚配置及其方框图

## 3. 1 管脚

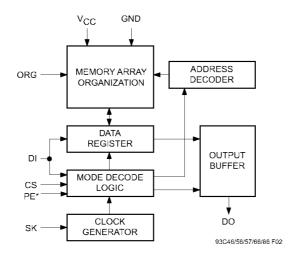
DIP Pack	age (P)	SOIC Package (S)				
CS   •1	8	CS []•1	8 77 V <sub>CC</sub>			
SK   2		SK [] 2	7 77 NC (PE")			
DI   3		DI [] 3	6 77 ORG			
DO   4		DO [] 4	5 77 GND			

## 3. 2 管脚说明

管脚名称	功能
CS	片选信号
SK	时钟输入
DI	串行数据输入
DO	串行数据输出
Vcc	电源 (+1.8 伏到 6 伏)
GND	接地
ORG	存储器结构选择
NC	不用连接
PE*	写入保护

说明: 当 ORG 接 Vcc 时存储器为 16 位结构。 当 ORG 接 GND 是存储器为 8 位结构。当 ORG 引脚悬空时,内部的上拉电阻把存储器选择为 16 位结构。

# 3.3 方框图



#### 4. 器件操作简介

CSI93C46/56 (57) /66/86 是一个有 1024/2048/4096/16,384 位内含工业标准微处理器的非易失的存储器。CSI93C46/56/57/66/86 可以选择为 16 位或 8 位结构。当选择 16 位结构时,93C46 有 7 条 9 位的指令;93C57 有 7 条 10 位的指令;93C56 和 93C66 有 7 条 11 位的指令;93C86 有 7 条 13 位的指令用来控制对器件进行读、写和擦除操作。当选择 8 位结构时,93C46 有 7 条 10 位的指令;93C57 有 7 条 11 位的指令;93C56 和 93C66 有 7 条 12 位的指令;93C86 有 7 条 14 位的指令来控制对器件进行读、写和擦除操作。CSI93C46/56/57/66/86 的所有操作都在单电源上进行,当执行任何的写操作时内部的升压电路将提供高压给芯片。

指令、地址和写入的数据在时钟信号(SK)的上升沿时由 DI 引脚输入。DO 引脚除了从器件读取数据或在进行了写操作后查询准备/繁忙(ready/busy)的器件工作状态外,平常是高阻态的。

准备/繁忙(ready/busy)是开始了一个写操作后选择器件(CS 为高电平)后,从 DO 引脚读得用来测定期间工作状态的信号。DO 为低电平则表示写操作还没有完成,当 DO 为高电平时则表示器件可以输入下一条指令。此时如果有需要,可以在 DI 引脚移入一个高电平,DO 会进入高阻态。DO 引脚会在时钟(SK)的下降沿时进入高阻态。将 DO 引脚恢复高阻态是值得推荐在 DI 和 DO 合用一个 I/O 口来读/写的应用中。

所有送往器件的指令格式为一个高电平"1"的开始位,一个 2 位(或 4 位)的操作码,6 位(93C46)/7 位(93C57)/8 位(93C56 或 93C66)/10 位(93C86)(当选择 8 位结构时加一位)及写入数据时的 16 位数据(选择 8 位结构时为 8 位)。

注: 当器件为 93C86 时,执行写入、擦除、写全部和擦全部操作时写允许引脚(PE)必须为 1。如果 PE 引脚悬空 93C86 为允许写入模式。当执行写允许和写禁止指令后 PE 可以不必理会。

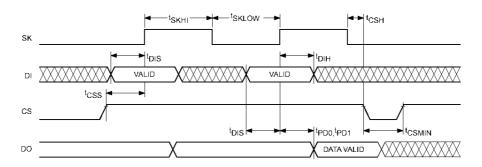


图 1 数据传输同步时序

# 5. 操作指令

		KIEJH 4		Lift I		No.	/. II=1		
٨٨	nn /d. A/s md	TT 44 A.	18 16 To	地			<b>対据</b>	N. 1877	PE(2)
指令	器件类型		操作码	x8	x16	x8	x16	注释	写允许
READ	93C46	1	10	A6-A0	A5-A0			读地址 An-A0 的数据	
	93C56 <sub>(1)</sub>	1	10	A8-A0	A7-A0				
	93C66	1	10	A8-A0	A7-A0				
	93C57	1	10	A7-A0	A6-A0				
	93C86	1	10	A10-A0	A9-A0				X
ERASE	93C46	1	11	A6-A0	A5-A0			擦除 An-A0 的数据	
	93C56 <sub>(1)</sub>	1	11	A8-A0	A7-A0				
	93C66	1	11	A8-A0	A7-A0				
	93C57	1	11	A7-A0	A6-A0				
	93C86	1	11	A10-A0	A9-A0				1
WRITE	93C46	1	01	A6-A0	A5-A0	D7-D0	D15-D0	把数据写到地址 An-A0 的存储器中	
	93C56 <sub>(1)</sub>	1	01	A8-A0	A7-A0	D7-D0	D15-D0		
	93C66	1	01	A8-A0	A7-A0	D7-D0	D15-D0		
	93C57	1	01	A7-A0	A6-A0	D7-D0	D15-D0		
	93C86	1	01	A10-A0	A9-A0	D7-D0	D15-D0		1
EWEN	93C46	1	00	11XXXXX	11XXXX			写允许	
	93C56	1	00	11XXXXXXX	11XXXXXX				
	93C66	1	00	11XXXXXXX	11XXXXXX				
	93C57	1	00	11XXXXXX	11XXXXX				
	93C86	1	00	11XXXXXXXXX	11XXXXXXXX				X
EWDS	93C46	1	00	00XXXXX	00XXXX			写禁止	
	93C56	1	00	00XXXXXXX	00XXXXXX				
	93C66	1	00	00XXXXXXX	00XXXXXX				
	93C57	1	00	00XXXXXX	00XXXXX				
	93C86	1	00	00XXXXXXXXX	00XXXXXXXX				X
ERAL	93C46	1	00	10XXXXX	10XXXX			擦除全部存储器的数据	
	93C56	1	00	10XXXXXXX	10XXXXXX				
	93C66	1	00	10XXXXXXX	10XXXXXX				
	93C57	1	00	10XXXXXX	10XXXXX				
	93C86	1	00	10XXXXXXXXX	10XXXXXXXX				1
WRAL	93C46	1	00	01XXXXX	01XXXX	D7-D0	D15-D0	把数据写到全部的存储器中	
	93C56	1	00	01XXXXXXX	01XXXXXX	D7-D0	D15-D0		
	93C66	1	00	01XXXXXXX	01XXXXXX	D7-D0	D15-D0		
	93C57	1	00	01XXXXXX	01XXXXX	D7-D0	D15-D0		
	93C86	1	00	01XXXXXXXXX	01XXXXXXXX	D7-D0	D15-D0		1

注:

- (1) 93C56 在 256X8 结构的 A8 地址位和 128X16 结构的 A7 地址位不起作用,不过一定要置 1 或置 0 来读、写和擦除操作。
- (2) 写允许 (PE) 引脚只有 93C86 有。
- (3) 这是最初的测试参数和设计或加工后改变影响的参数。

#### (1) 读操作指令 (READ)

在接收到一个读指令和地址(从 DI 引脚在时钟驱动下输入)之前,CSI93C46/56/57/66/86 的 DO 引脚是高阻态的。接收到读指令和地址后,DO 引脚先输出一个虚拟的低电平,然后数据根据时钟信号移位输出(高位在前)。数据在时钟信号(SK)的上升沿时输出并经过一定的时间后稳定(tppn 或 tppl)。

93C56/57/66/86 在第一个数据字移位输出以后只要保持片选信号 CS 不变和时钟信号 SK 继续触发,器件会自动将地址加 1 指向下一地址,并且连续输出串行数据。只要保持片选和时钟信号 SK 不断的输入,器件会把地址不断的增加直到器件的末地址,然后地址回到 0。在连续读出的模式下,只有第一个数据输出的时候有输出虚拟 0 位,后面送出的数据都没有虚拟 0 位。

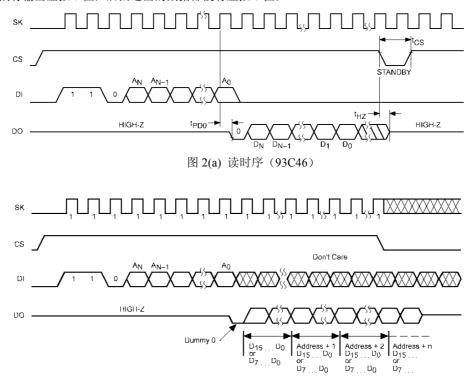


图 2(b) 读时序 (93C56/57/66/86)

## (2) 写操作指令(WRITE)

在接收到写指令、地址和数据以后,片选引脚(CS)不片选芯片的时间要必须大于 t<sub>CSMIN</sub>。片选引脚(CS)在下降沿的时候,器件开动自动时钟去擦除并把数据存放到指定存储器。在器件进入自动时钟的模式后时钟信号引脚(SK)的信号不是必须的。CSI93C46/56/57/66/86 的准备/繁忙(ready/busy)状态可以选择器件并测试数据输出引脚(DO)得到。因为器件有在写入前自动清除的特性,所以没有必要在写入之前将存储器该地址的内容擦除。

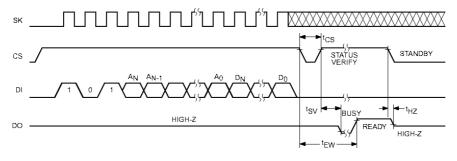


图 3 写指令时序

#### (3) 擦除操作指令 (ERASE)

在接收到擦除指令和地址以后,片选引脚(CS)不片选芯片的时间要必须大于  $t_{CSMIN}$ 。。片选引脚(CS)在下降沿的时候,器件开动自动时钟,擦除指定存储器。在器件进入自动时钟的模式后时钟信号引脚(SK)的信号不是必须的。CSI93C46/56/57/66/86 的准备/繁忙(ready/busy)状态可以选择器件并测试数据输出引脚(DO)得到。一旦清除了,该位就回到逻辑 1 的状态。

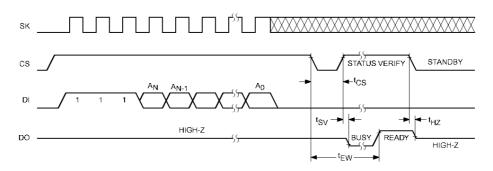
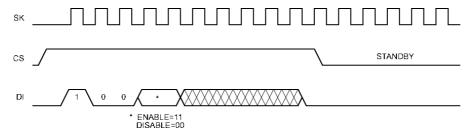


图 4 擦除指令时序

#### (4) 擦除/写入允许(EWEN)和禁止(EWDS)操作指令

CSI93C46/56/57/66/86 在上电时是默认写禁止的。任何在上电和写禁止(EWDS)指令后的写入操作都必须先发送写允许(EWEN)指令。一旦设置了写允许,它会持续有效直到断电或发送一条写禁止指令。写禁止指令用来禁止对 CSI93C46/56/57/66/86 的写入和擦除操作,同时也可以防止意外地对器件进行写入和擦除。数据可以照常从器件中读取无论是写允许还是写禁止状态。

#### 图 5。擦除/写入允许和禁止指令时序



## (5) 全部擦除操作指令(ERAL)

在接收到全部擦除指令后,片选引脚(CS)不片选芯片的时间要必须大于 t<sub>CSMIN</sub>。片选引脚(CS)在下降沿的时候,器件开动自动时钟擦除存储器的所有内容。在器件进入自动时钟的模式后时钟信号引脚(SK)的信号不是必须的。CSI93C46/56/57/66/86 的准备/繁忙(ready/busy)状态可以选择器件并测试数据输出引脚(DO)得到。一旦清除了,所有位都回到逻辑 1 的状态。

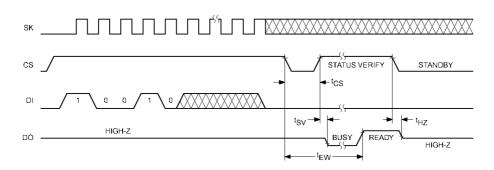
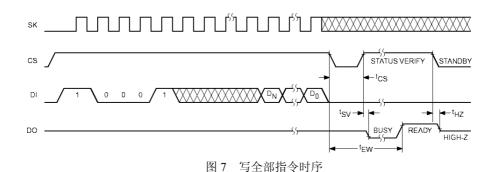


图 6 全部擦除指令时序

#### (6) 写全部操作指令(WRAL)

在接收到写全部指令后,片选引脚(CS)不片选芯片的时间要必须大于 t<sub>CSMIN</sub>。片选引脚(CS)在下降沿的时候,器件开动自动时钟把数据内容写满器件的所有存储器。在器件进入自动时钟的模式后时钟信号引脚(SK)的信号不是必须的。CSI93C46/56/57/66/86 的准备/繁忙(ready/busy)状态可以选择器件并测试数据输出引脚(DO)得到。没有必要去在写全部之前存储器内容擦除。



## 6. 极限参数

工作温度	商业级:0℃到 +75℃	工业级: -55℃ 到	+125℃
储存温度	65℃ 到 +150℃		
管脚对地电压(1)	2.0V 到 +Vcc +2.0V		
Vcc 对地电压	2.0V 到 +7.0V		
封装散热能力(Ta=25℃)	1.0W		
承受焊接温度(10秒)	300℃		
输出短路电流 <sup>(2)</sup>	100mA		

注:需要强调的是,器件工作在所列出的"极限参数最大值"上会给器件带来永久性的损害。这些仅仅是极限值,器件工作在这些极限值或超出任何其他所详细说明的工作条件之外,其功能都是不稳定的。为了延长可能影响器件可靠性和性能的周期,所以列出了任何一个绝对最大值。

## 7. 可靠性描述

符号	参数名称	最小值	最大值	单位	参考测试方法
N <sub>END</sub> <sup>(3)</sup>	擦写寿命	1,000,000		Cycles/Byte	MIL-STD-883,Test Method 1033
$T_{DR}^{(3)}$	数据保存时间	100		Years	MIL-STD-883,Test Method 1008
V <sub>ZAP</sub> <sup>(3)</sup>	防静电耐压	2000		Volts	MIL-STD-883,Test Method 3015
I <sub>LTH</sub> <sup>(3)(4)</sup>	锁存	100		mA	JEDEC Standard 17

注:

- (1) 最小的直流输入电压是-0.5V。在电压变化过程中,输入可能下冲到小于 20ns 的-2.0V 电压。输出引脚的最大直流输出电压是 Vcc+0.5V,可能上冲到小于 20ns 的 Vcc+2.0V 的电压。
  - (2)输出短路的时间不能够超过1秒。每次不能够同时超过1个引脚输出短路。
  - (3) 这是最初的测试参数和设计或加工后改变影响的参数。
  - (4) 锁存保护是在地址和数据引脚从-1V 到 Vcc+1V 的时候强行向上的 100mA 电流。

# 8. 静态特性

无特别声明, Vcc=+1.8V 到 +6.0V

符号	会料力和		范围		出户	测试条件	
付写	参数名称	最小值 典型值		最大值	单位	<b>测</b>	
I <sub>CC1</sub>	写操作工作电流			3	mA	f <sub>SK</sub> =1MHz, Vcc=5.0V	
I <sub>CC2</sub>	读操作工作电流			500	μА	f <sub>SK</sub> =1MHz, Vcc=5.0V	
$I_{SB1}$	x8 模式待机电流			10	μА	CS=0V, ORG=GND	
I <sub>SB2</sub> <sup>(1)</sup>	x16 模式待机电流			0	μА	CS=0V,ORG=Vcc 或 悬空	
$I_{LI}$	输入漏电流			1	μА	V <sub>IN</sub> =0V 到 Vcc	
$I_{LO}$	输出漏电流(包括 ORG 引脚)			1	μА	V <sub>OUT</sub> =0V 到 Vcc, CS=0V	
$V_{\rm IL1}$	输入低电平	-0.1		0.8	V	4.5 <b>V</b> ≤Vcc<5.5V	
$V_{\rm IH1}$	输入高电平	2		Vcc+1	V		
$V_{IL2}$	输入低电平	0		VccX0.2	V	1.8 <b>V</b> ≤Vcc<2.7V	
$V_{IH2}$	输入高电平	VccX0.7		Vcc+1	V		
V <sub>OL1</sub>	输出低电平			0.4	V	4.5V≤Vcc<5.5V	
V <sub>OH1</sub>	输出高电平	2.4			V	$I_{OL}$ =2.1mA , $I_{OH}$ = -400 $\mu$ A	
V <sub>OL2</sub>	输出低电平			0.2	V	1.8V≪Vcc<2.7V	
$V_{\mathrm{OH2}}$	输出高电平	Vcc-0.2			V	$I_{OL}$ =1mA , $I_{OH}$ = -100 $\mu$ A	

注: (1) 93C46/56/57/66 的待机电流( $I_{SB2}$ )=0  $\mu$  A (<900nA) , 93C86 的待机电流( $I_{SB2}$ )=2  $\mu$  A。

# 9、动态特性

93C46/56/57/66 的动态特性

符号				莉	5围				4-4 1665
	参数名称	Vcc=1.8V~6V*		Vcc=2.5V~6V		Vcc=4.5V~5.5V		单位	测 试 条 件
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值		<b>米</b> IT
t <sub>css</sub>	CS 建立时间	200		100		50		ns	
t <sub>CSH</sub>	CS 保持时间	0		0		0		ns	
t <sub>DIS</sub>	DI 建立时间	400		250		50		ns	
t <sub>DIH</sub>	DI 保持时间	400		250		50		ns	
$t_{\rm PD1}$	输出1延迟时间		1		0.5		0.1	μѕ	
$t_{\rm PD0}$	输出0延迟时间		1		0.5		0.1	μѕ	
$t_{HZ}^{(1)}$	输出高阻态延迟时间		400		200		100	ns	C <sub>L</sub> =100pF
$t_{\rm EW}$	写入/擦除脉宽		5		5		5	ms	
t <sub>CSMIN</sub>	CS 低电平最短时间	1		0.5		0.1		μѕ	
t <sub>SKHI</sub>	SK 高电平最短时间	1		0.5		0.1		μѕ	
t <sub>SKLOW</sub>	SK 低电平最短时间	1		0.5		0.1		μs	
$t_{SV}$	输出有效状态延时		1		0.5		0.1	μs	
SK <sub>MAX</sub>	最大时钟频率	DC	250	DC	1000	DC	3000	KHz	

<sup>\*93</sup>c56/57/66 的初步数据。

注:(1)这是最初的测试参数和设计或加工后改变影响的参数。

# 93C86 的动态特性

符号				刺	5围				4-4 hits
	参数名称	Vcc=1	Vcc=1.8V~6V		Vcc=2.5V~6V		Vcc=4.5V~5.5V		测试条件
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值		水 什
t <sub>css</sub>	CS 建立时间	200		150		50		ns	
$t_{CSH}$	CS 保持时间	0		0		0		ns	
$t_{DIS}$	DI 建立时间	400		250		50		ns	
$t_{\rm DIH}$	DI 保持时间	400		250		50		ns	
$t_{PD1}$	输出1延迟时间		1		0.5		0.1	μs	
$t_{\rm PD0}$	输出0延迟时间		1		0.5		0.1	μs	
$t_{HZ}^{(1)}$	输出高阻态延迟时间		400		200		100	ns	C <sub>L</sub> =100pF
$t_{\rm EW}$	写入/擦除脉宽		5		5		5	ms	
t <sub>CSMIN</sub>	CS 低电平最短时间	1		0.5		0.1		μs	
t <sub>SKHI</sub>	SK 高电平最短时间	1		0.5		0.1		μs	
$t_{SKLOW}$	SK 低电平最短时间	1		0.5		0.1		μѕ	
$t_{SV}$	输出有效状态延时		1		0.5		0.1	μѕ	
SK <sub>MAX</sub>	最大时钟频率	DC	250	DC	1000	DC	3000	KHz	

注: (1) 这是最初的测试参数和设计或加工后改变影响的参数。